

Electrostatic Discharged Protection Devices (ESD) Data Sheet

Description

UBQ10A05L04HI is a ultra low capacitance TVS array designed to protect high speed data interfaces. This series has been specifically designed to protect sensitive components which are connected to high-speed data and transmission lines from over-voltage caused by electrostatic discharge (ESD), cable discharge events (CDE), and electrical fast transients (EFT). It has a typical capacitance of only 0.3pF between I/O pins. This allows it to be used on circuits operating in excess of 3GHz without signal attenuation. They may be used to meet the ESD immunity requirements of IEC61000-4-2. They are designed for easy PCB layout by allowing the traces to run straight through the device. The combination of small size, low capacitance, and high level of ESD protection makes them a flexible solution for applications such as HDMI, UDI, Display Port™, MDDI, Serial ATA and Infiniband circuits.



Contact : ±20kV
Air : ±20kV

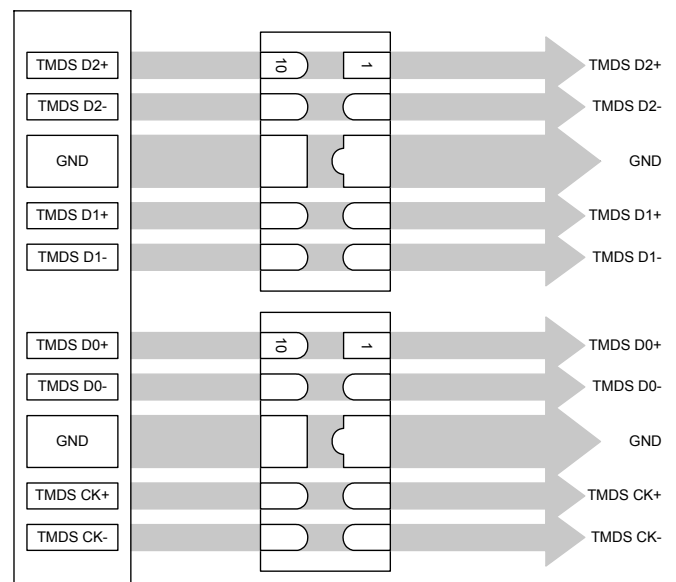
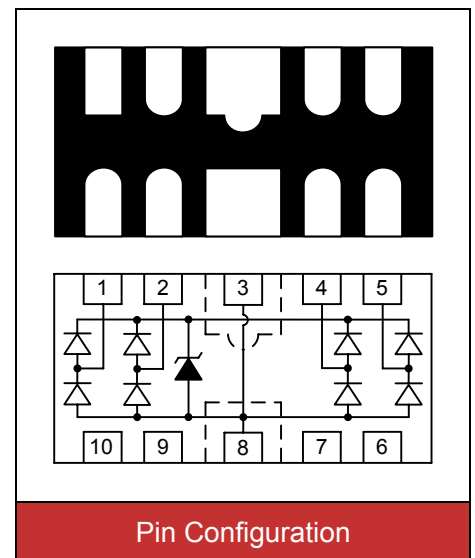


Features

- IEC61000-4-2 ESD 20kV Air, 20kV contact compliance
- QFN-10 (2.5×1.0×0.5mm) surface mount package
- Protects four I/O lines
- Working voltage: 5V
- Low leakage current
- Low operating and clamping voltages
- Solid-state silicon avalanche technology
- Lead Free/RoHS compliant
- Solder reflow temperature: Pure Tin-Sn, 260~270°C
- Flammability rating UL 94V-0
- Meets MSL level 1, per J-STD-020
- Marking: B 54

Applications

- High Definition Multimedia Interface (HDMI 1.4)
- Digital Visual Interface (DVI)
- Unified Display Interface (UDI)
- Display Port Interface
- MDDI Ports
- PCI Express
- Serial ATA



Maximum Ratings

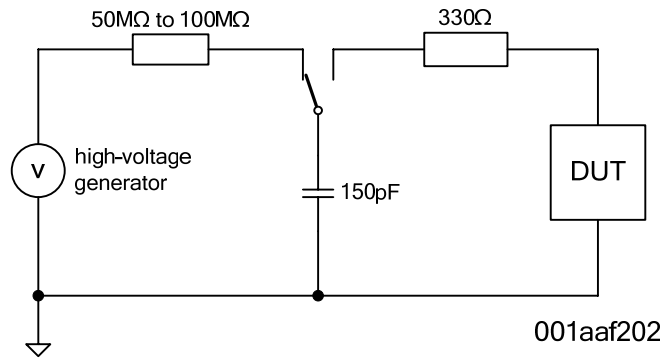
Rating	Symbol	Value	Unit
Peak Pulse Current (tp=8/20μs)	I _{PP}	5	A
ESD voltage (Contact discharge)	V _{ESD}	±20	kV
ESD voltage (Air discharge)		±20	
Lead soldering temperature	T _L	260	°C
Storage & operating temperature range	T _{STG} ,T _J	-55~+150	°C

Electrical Characteristics (T_J=25°C)

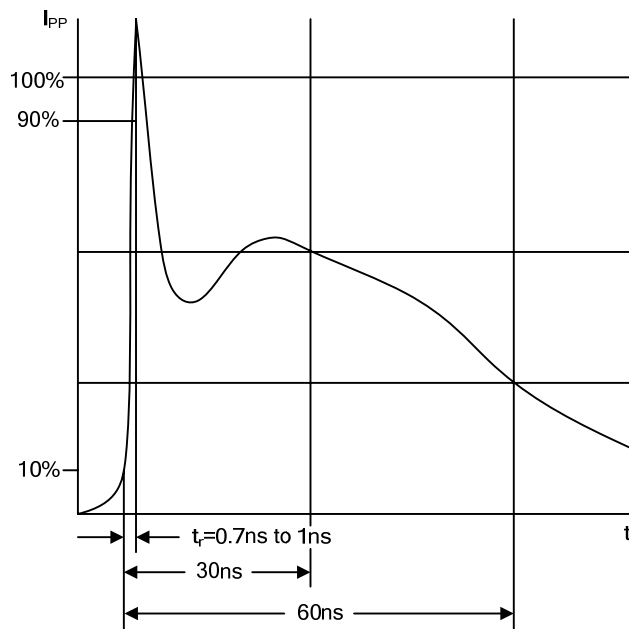
Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Reverse stand-off voltage	V _{RWM}				5	V
Reverse breakdown voltage	V _{BR}	I _{BR} =1mA	6			V
Reverse leakage current	I _R	V _R =5V Each I/O pin			1	μA
Clamping voltage (tp=8/20μs)	V _C	I _{PP} =1A			9.8	V
Clamping voltage (tp=8/20μs)	V _C	I _{PP} =4A			15	V
Off state junction capacitance	C _J	0Vdc, f=1MHz I/O pin to GND		0.6		pF
		0Vdc, f=1MHz Between I/O pins		0.3		pF

IEC61000-4-2

Interfaces of consumer electronic equipment are widely specified according to the International Electrotechnical Commission standard IEC61000-4-2. This standard is not targeted towards particular devices but towards general equipment, systems and subsystems that may be involved in electrostatic discharge. consists of a 150pF capacitor and a 330Ω series resistor representing the counterpart to the Device Under Test (DUT).



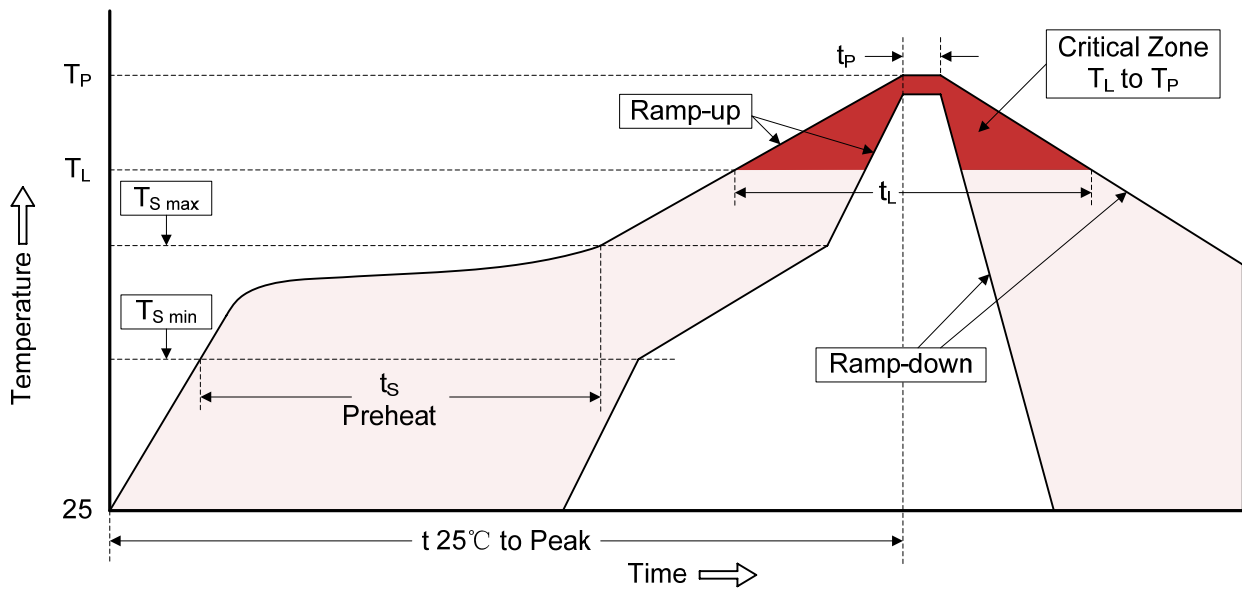
Test circuit according IEC61000-4-2



ESD surge according IEC61000-4-2

Recommended Soldering Conditions

Reflow Soldering

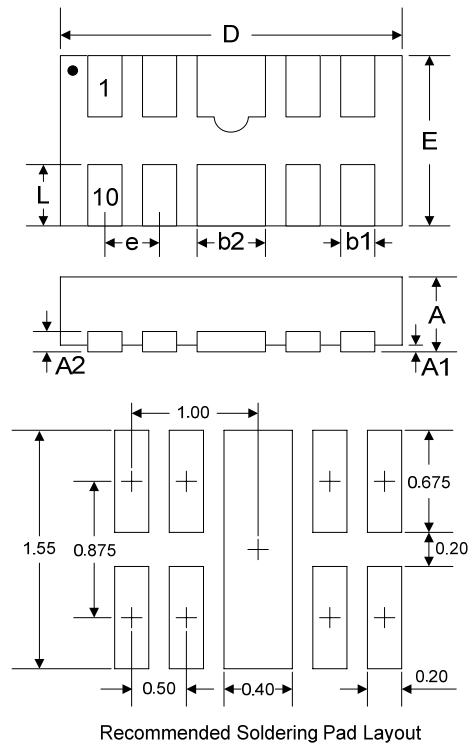


Recommended Conditions

Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average ramp-up rate (T_L to T_P)	3°C/second max.
Preheat -Temperature Min ($T_{S\ min}$) -Temperature Max ($T_{S\ max}$) -Time (min to max) (t_s)	150°C 200°C 60-180 seconds
$T_{S\ max}$ to T_L -Ramp-up Rate	3°C/second max.
Time maintained above: -Temperature (T_L) -Time (t_L)	217°C 60-150 seconds
Peak Temperature (T_P)	260°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_P)	20-40 seconds
Ramp-down Rate	6°C/second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Dimensions (QFN-10)

Symbol	Dimension					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
A	0.45	0.55	0.65	0.018	0.022	0.026
A1	-	0.03	0.05	-	0.001	0.002
A2	0.13REF			0.005REF		
b1	0.15	0.20	0.25	0.006	0.008	0.010
b2	0.35	0.40	0.45	0.014	0.016	0.018
D	2.40	2.50	2.60	0.094	0.098	0.102
E	0.90	1.00	1.10	0.035	0.039	0.043
e	0.50BSC			0.020BSC		
L	0.30	0.38	0.43	0.012	0.015	0.017



Packaging

Tape		Symbol	Dimension (mm)		
		W	8.00±0.30		
		P0	4.00±0.10		
		P1	4.00±0.10		
		P2	2.00±0.10		
		D0	Φ1.55±0.10		
		D1	Φ0.80±0.05		
		E	1.75±0.10		
		F	3.50±0.10		
		A	1.22±0.10		
		B	2.70±0.10		
		K	0.70±0.05		
		t	0.25±0.05		
		Reel		D	Φ178.0±2.0
				D2	Φ13.0
		W1	9.5		
		Quantity: 3000PCS			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.